

第44回UV/EB表面加工入門講座(東京)

期 日：2018年7月10日(火) 9:30~17:00

会 場：東京理科大学神楽坂キャンパス1号館17階 記念講堂

主 催：一般社団法人ラドテック研究会

協 賛：一般社団法人近畿化学協会・一般社団法人色材協会

一般社団法人日本接着学会・合成樹脂工業協会・日本塗装技術協会

一般社団法人有機エレクトロニクス材料研究会

フォトポリマー懇話会・日本放射線化学会(予定・順不同)

<講師と演題>

1) 9:30~10:30 「UV硬化技術総論」
大阪府立大学大学院 白井 正充 氏

2) 10:40~11:50 「光源と光重合開始機構」
IGM ジャパン合同会社 太田 宏史 氏

12:00~13:00 ***** 昼 食 *****

3) 13:00~14:10 「モノマーと重合挙動」
東亜合成株式会社 佐内 康之 氏

14:20~14:40 ♪♪♪♪♪ コーヒーブレイク ♪♪♪♪♪

4) 14:40~15:40 「UV/EB硬化プロセスの特徴と比較」
早稲田大学理工学術院・総合研究所 鷲尾 方一 氏
株式会社アイ・エレクトロンビーム 木下 忍 氏

5) 15:50~16:50 「紫外線硬化樹脂の硬化過程の測定法」
金沢大学 瀧 健太郎 氏

第 45 回 UV / EB 表面加工入門講座 (大阪)

期 日 : 2018 年 7 月 24 日 (火) 9 : 30 ~ 17 : 30

会 場 : 大阪産業技術研究所森ノ宮センター / 大講堂

主 催 : 一般社団法人ラドテック研究会

協 賛 : 一般社団法人近畿化学協会・一般社団法人色材協会

一般社団法人日本接着学会・合成樹脂工業協会・日本塗装技術協会

一般社団法人有機エレクトロニクス材料研究会

フォトポリマー懇話会・日本放射線化学会 (予定・順不同)

< 講師と演題 >

- 1) 9 : 30 ~ 10 : 30 「UV 硬化技術総論」
大阪府立大学大学院 白井 正充 氏

- 2) 10 : 45 ~ 11 : 45 「UV/EB 硬化用モノマーおよびオリゴマー」
大阪有機化学工業株式会社 講師選定中

- 11 : 45 ~ 12 : 45 * * * * * 昼 食 * * * * *

- 3) 12 : 45 ~ 13 : 45 「光重合開始剤の種類と特性」
BASF ジャパン株式会社 鮫島 かおり 氏

- 4) 14 : 00 ~ 15 : 00 「UV 照射光源と照射プロセス」
へレウス株式会社 河村 紀代子 氏

- 15 : 00 ~ 15 : 15 ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ コーヒーブレイク ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

- 5) 15 : 15 ~ 16 : 15 「電子線 (EB) 照射の基礎と工業利用の現状」
株式会社 NHV コーポレーション 岡崎 泰三 氏

- 6) 16 : 30 ~ 17 : 30 「紫外線硬化樹脂の硬化過程の測定法」
金沢大学 瀧 健太郎 氏

※各講演終了後、質問タイム (それぞれ 10 分) を設けます。

1. 参加費 個人会員（本人）無料
 法人会員（2名まで）無料 3名から1名10,000円（消費税含）
 非会員は1名20,000円（消費税含）
 協賛団体に所属されている方は下記の通りとなります。
- 協賛団体所属の方：10,000円（消費税含）
 注・上記参加費には、講演要旨集1冊を含みます。
2. 申込締切日 2018年6月29日（金）
3. 申込方法 添付申込書に必要事項をご記入後E-mailにてお申し込み下さい。
4. 入金方法 参加費は銀行振込にてお願い致します。
 （尚、振込手数料はご負担下さい。）
 振込先： みずほ銀行 麹町支店
 （銀行コード：0001 店番号：021）
 口座番号： 普通預金）1361387
 口座名義： 一般社団法人ラドテック研究会
 名義カナ： シャ）ラドテックケンキュウカイ
 ご入金は開催日までにお願ひ申しあげます。
 ※一度ご入金された参加費は返金致しかねますので、あらかじめ
 ご了承下さい。
5. 参加証 ご入金確認後参加者本人宛お送り致します。
 従ってお申し込み及びご送金が申込締切日以降で開催日が迫っている
 場合は参加証が届かない場合がありますので、参加受付番号等を事務局
 まで事前にお問い合わせ下さい。なお、領収書は振込受領書をもって
 かえさせていただきます。
6. 問合せ先 一般社団法人ラドテック研究会事務局
 〒102-0082 千代田区一番町23-2 番町ロイヤルコート207
 TEL：03-6261-2750 FAX：03-6261-2751
 E-mail：staff@radtechjapan.org

受講申込書
＜協賛団体加入者専用＞

＜ラドテック研究会事務局宛＞

E-mail: staff@radtechjapan.org

- ・第44回（東京）・第45回（大阪）（該当に○印）
UV/EB 表面加工入門講座に受講申込み致します

所属先：

（会社名／大学名等）

氏 名：

住 所：〒 _____

TEL： _____ FAX： _____

E-mail： _____ @ _____

★請求書は ・必要です ・必要ありません （どちらかに○）

☆受講料は _____ 月 _____ 日
・振り込みました ・する予定です（どちらかに○）

★協賛団体名： _____（ご記入ください）

振込先： みずほ銀行 麴町支店（銀行コード：0001 店番号：021）
口座番号： 普通預金）1361387
口座名義： 一般社団法人ラドテック研究会
名義カナ： シャ）ラドテックケンキュウカイ

（尚、振込手数料はご負担頂きたくお願い申し上げます。）